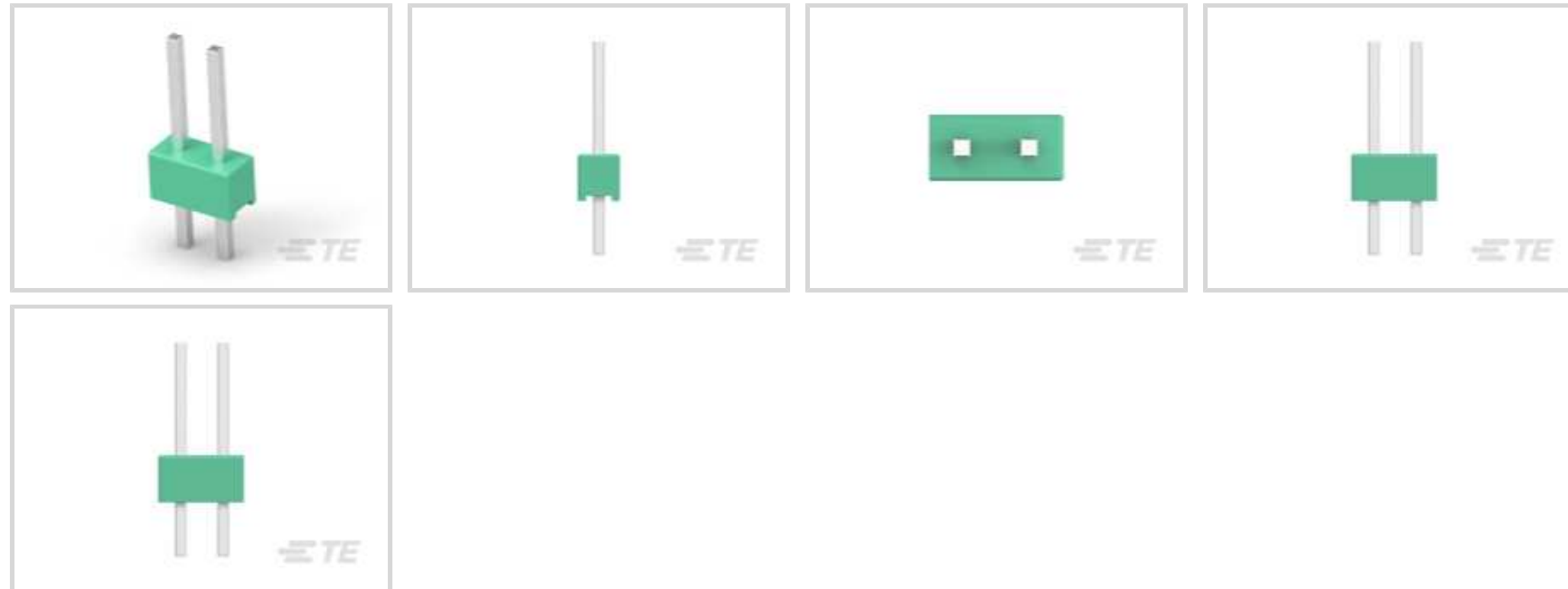




Steckverbinder &gt; PCB-Steckverbinder &gt; Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **2**Zeilenanzahl: **1**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Abreißen
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	2
Zeilenanzahl	1
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

### Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand	5000 MΩ
Spannungsfestigkeit (max.)	750 Vrms

### Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Grün
----------------------	------

### Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.63 mm[.025 in]
---------------------------------------	-----------------

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	2 µm
---	------

Kontaktform	Quadratisch
-------------	-------------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
--	------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	3 µm[118.11 µin]
---	------------------

Kontakttyp	Stift
------------	-------

Kontaktinnenstrom (max.)	5 A
--------------------------	-----

### Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.63 mm[.025 in]
--	-----------------

Anschlussstift- und Restlänge	3.2 mm[.126 in]
-------------------------------	-----------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

### Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckführung	Ohne
-------------------	------

Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
--------------------------------------	------

Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
-------------------------------------	------

Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
-------------------------------	----------------------

### Gehäusemerkmale

Raster	2.54 mm[.1 in]
--------	----------------

Gehäusematerial	PBT
-----------------	-----

### Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]
--------------------------------	------------------

### Verwendungsbedingungen

Gehäusenenntemperatur	Standard
-----------------------	----------

Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	3000
Verpackungs-Typ	Karton

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

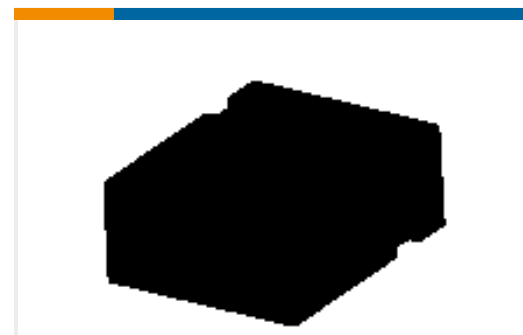
#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

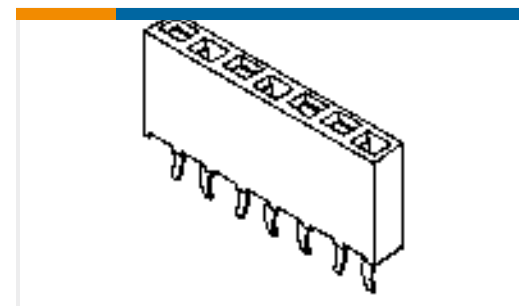
### Kompatible Teile



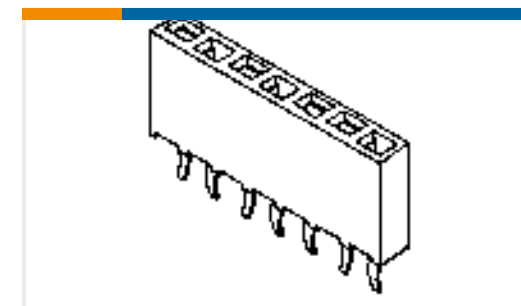
TE Teilnr.: 925369-2  
MOD 4 REC.HSG 1X02P



TE Teilnr.: 142270-3  
CONNECTOR SHUNT 2 P



TE Teilnr.: 215298-2  
2P HV-100 STECKLEI



TE Teilnr.: 215300-2  
2P HV100 REC CON. TE, 8.5MM,TIN

## Auch serienmäßig | AMPMODU Headers



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6114)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:6-1879208-9  
CPF 0402 6K8 0.1% 25PPM 1K RL



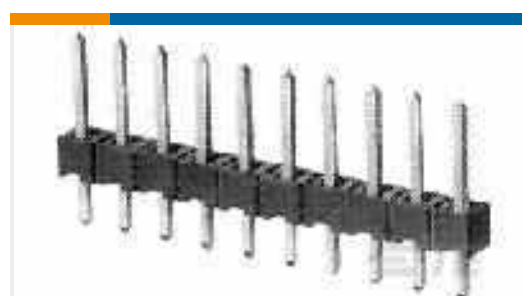
TE Teilnr.:826926-4  
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE Teilnr.:826926-5  
5P AMPMODU II STIFT LEI



TE Teilnr.:2-1879023-5  
3650 1008 0.33uH 5% 2K RL



TE Teilnr.:826936-6  
6P AMPMODU II STIFT LEI



TE Teilnr.:2-1625867-1  
RP 1J 0.166W 10R 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:3-2176340-5  
CRGCQ 0603 470K 5%



TE Teilnr.:2176344-2  
CRGCQ 1206 1R5 5%



## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### AMPMODU II PIN HEADER

Englisch

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_826926-2\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_826926-2\\_L.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_826926-2\\_L.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

#### 3D PDF

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_826926-2\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_826926-2\\_O.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_826926-2\\_O.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD\\_826926-2\\_12262017157\\_dmtec](#)

Englisch

[MD\\_826926-2\\_12262017157\\_dmtec](#)

Englisch

### TE-Materialdeklaration



Englisch

---

[Freigabe Agentur](#)

[UL-Bericht](#)

Englisch